

传感器小板SVB-S-TH-V2.0_PCBA生产工艺封面

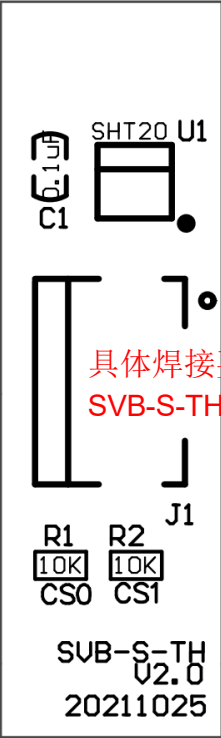
项目名称：传感器小板SVB-S-TH-V2.0_PCBA

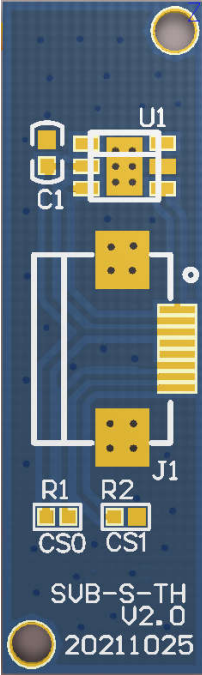
文件名称：传感器小板SVB-S-TH-V2.0_PCBA生产工艺指导书V1.0

项目审批	职务	签字	日期
设计	工艺	王飞	2022/2/17
校对	设计师		
批准	技术总监	李代万	2022/2/17

北京世福宝科技有限公司产品部编制

北京世福宝科技有限公司			电气装配工序卡片			产品型号	SVB-S-TH-V2.0_PCBA	零(部)件图号	N/A	共 1 页	
						产品名称	SVB-S-TH-V2.0_PCBA	零(部)件名称	N/A	第 1 页	
工序号	目录	工序名称	目录	操作部门	生产	项目代号	SVB-05	项目名称	N/A	工序时间	
序号	工序代号	文件名称	页数	负责人	编写日期	文件编号	工时(分)	备注			
1	封面	封面	1	王飞	2022/2/17						
2	目录	目录	1	王飞	2022/2/17						
3	OP10	PCBA贴片图	1	王飞	2022/2/17						
4	OP20	三防示意图	2	王飞	2022/2/17						
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
底图号	14										
	15										
	16										
	17										
	18										
	19										
装订号	20										
	21										
设计(日期): 王飞 审核(日期): 批准(日期): 李代万											

北京世福宝科技有限公司			电气装配工序卡片			产品型号	SVB-S-TH-V2.0_PCBA	零(部)件图号	N/A	共 3 页	
						产品名称	SVB-S-TH-V2.0_PCBA	零(部)件名称	N/A	第 1 页	
工序号	0P10	工序名称	PCBA贴片图	操作部门	生产	项目代号	SVB-05	项目名称	N/A	工序时间	
操作内容											
I. SVB-S-TH-V2.0_PCBA顶层贴片图											
底图号	注意事项 & 检验内容					关键物料清单和工具					
						物料编码	物料名称	人单产品代码	物料名称		
装订号											
设计(日期): 王飞 审核(日期): 批准(日期): 李代万											

北京世福宝科技有限公司			电气装配工序卡片			产品型号	SVB-S-TH-V2.0_PCBA	零(部)件图号	N/A	共 3 页	
						产品名称	SVB-S-TH-V2.0_PCBA	零(部)件名称	N/A	第 2 页	
工序号	0P20	工序名称	三防示意图	操作部门	生产	项目代号	SVB-05	项目名称	N/A	工序时间	3'
操作内容						SVB-S-TH-V2.0_PCBA顶层贴片图					
<p>2、三防漆遮挡示意图</p> <p>要遮挡的区域：FPC-0.5-8P翻盖接口处</p> <p>要求：1) 漆面喷涂均匀，连续，不得有缺漏或断裂；</p> <p>2) 漆面不得有大面积气泡、褶皱、漆面脱落现象；</p> <p>3) 注意：直插元件焊盘孔顶层底层和元件接口处都要遮挡，避免出现三防漆渗入现象；</p>											
注意事项 & 检验内容						关键物料清单和工具					
底图号						物料编码	物料名称	人单产品代码	物料名称		
装订号											
设计(日期)：王飞 审核(日期)： 批准(日期)：李代万											